



瑞芯微RK3588智能模组 BTZN-R09AM规格书

兵唐智能科技（上海）有限公司
地址：上海市浦东新区川桥路399弄1号8层
联系电话：18001855912
邮箱：duqiu@bingtangtech.com

目录

1. 概述	5
1.1 产品概述	5
1.2 产品特点	5
1.3 产品尺寸图	6
1.4 模块型号描述	6
2. 技术指标	7
2.1 硬件技术指标	7
2.2 软件业务功能	10
2.3 环境及可靠性指标	10
3. 管脚定义	11
3.1 管脚描述	11
3.2 模块管脚定义	12
3.3 模块信号定义	22
4. 设计指南	26
4.1 高速信号走线要求	26
5. 电气特性	27
5.1 推荐使用参数	27
6. 附录	28
6.1 缩略语	28

1. 概述

1.1 产品概述

兵唐智能模组 BTZN-R09AM，是兵唐智能科技（上海）有限公司基于主流国产应用处理器设计的模块，模块中集成了应用处理器、电源管理芯片、存储器等芯片。

具备强大的移动计算能力，支持多种类型的显示屏、高像素多摄像头拍照、高清视频、音频等多媒体应用。模块具有丰富的硬件接口，能够广泛用于各类智能终端产品，为产品提供高质量的解决方案。集成化的设计，可大大降低智能终端产品的设计周期和设计难度。

1.2 产品特点

应用处理器模块 R09AM 具备以下特点：

- 基于瑞芯微 RK3588 平台；
- 国产 SoC 芯片平台，自主可控；
- CPU 规格：Quad-core ARM A76 + Quad-core ARM A55；
- GPU 规格：能够提供图形加速和 3D 运算能力；
- 支持多种音频和视频编解码器；
- 支持如下显示输出：HDMI, eDP, DP, MIPI；
- 支持如下视频输入：MIPI, HDMI
- 支持 PCIE2.0, PCIE3.0, USB3.1, USB2.0, RGMII, SDIO, PDM, I2C, I2S, SPI, UART, PWM, GPIO 等扩展接口；
- 支持音频功能；
- 支持电源输出；
- 高可靠性设计，满足高低温环境适应性要求；

1.3 产品尺寸图

应用处理器模块 R09AM 外观如下图 1-1 所示：

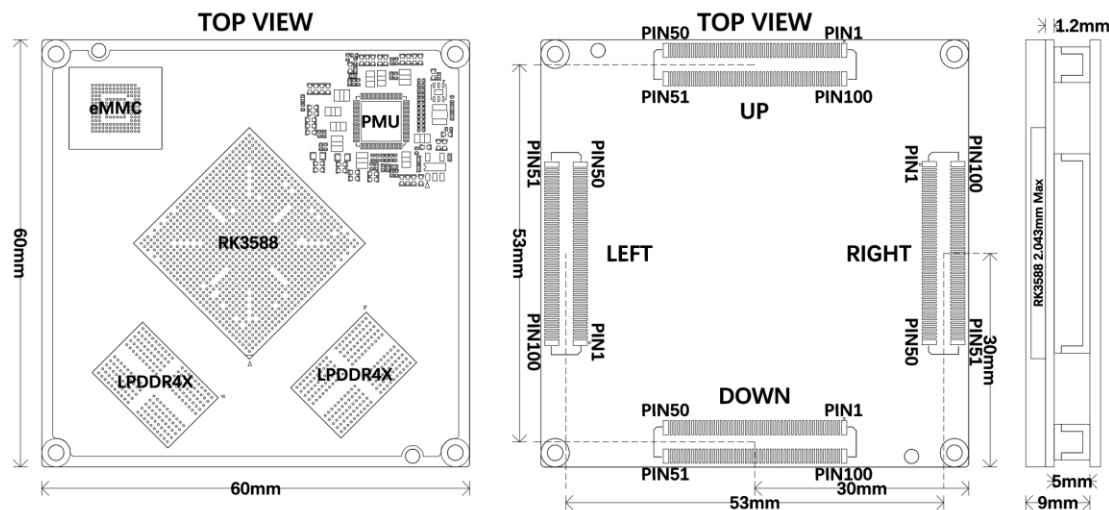


图 1-3：R09AM 模块产品尺寸图

2. 技术指标

2.1 硬件技术指标

应用处理器模块 R09AM 硬件技术指标如下：

表 2-1 应用处理器模块 R09AM 硬件技术规格

项目	描述
◇硬件参数	模块类型：板对板接插件模块； 模块尺寸：60.0×60.0×9.0mm； 模块重量：25g；管脚数量：共 400 个。
◇处理器	RK3588J
○CPU	4 × A76 + 4 × A55 CPU-Big: Quad-core ARM Cortex-A76 up to 2.4GHz CPU-little: Quad-core ARM Cortex-A55 up to 1.8GHz
○GPU	Mali Odlin MP4, Latest Valhall 架构
○NPU	6Tops, 支持 INT4/INT8/INT16/FP16 数据类型
○视频编解码	8K 60fps H.265/H.264/VP9/AV1/AVS2 视频解码 2K 60fps VP8/AVS1/AVS2/MPEG-4 视频解码 8K 30fps H.264/H.265 视频编码
◇存储	
○DRAM	LPDDR4X-32bit × 2, 共 8GB
○系统存储	eMMC5.1, 256GB
○SSD	Support PCIE NVME SSD Support SATA SSD

○ Micro-SD	Support
◇ 硬件接口	
○ MIPI-DSI	2 路 MIPI-DSI, 4lanes, 2.5Gbps/lane
○ HDMI TX	2 路 HDMI2.1, 支持的分辨率: 8K, 60fps
○ eDP	2 路 eDP1.4, 4lanes, 5.4Gbps/lane (和 HDMI 复用)
○ DP	2 路 DP1.3, 4lanes, 5.4Gbps/lane (和 USB3.1 Type-C 复用, 组合成 Type-C with DP)
○ MIPI-CSI	2 路 MIPI-CSI v2.0, 4lanes, 4.5Gbps/lane 4 路 MIPI-CSI v1.2, 2lanes, 2.5Gbps/lane, 可组合 可配置成如下复用方式: 4 摄: 4lanes + 4lanes + 4lanes + 4lanes 5 摄: 4lanes + 4lanes + 4lanes + 2lanes + 2lanes 6 摄: 4lanes + 4lanes + 2lanes + 2lanes + 2lanes + 2lanes
○ HDMI RX	1 路 HDMI2.0, 支持的分辨率: 4K, 60fps
○ USB3.1	2 路 USB3.1, 支持 Type-C 正反插及 DP 1 路 USB3.1, 可复用为 SATA
○ USB2.0	2 路 USB2.0, 可用于 Type-C 或独立使用 2 路 USB2.0 Host
○ PCIE2.0	2 路 PCIE2.0, 1lane, 4Gbps
○ PCIE3.0	1 路 PCIE3.0, 4lanes, 8Gbps/lane 或 2 路 PCIE3.0, 2lanes, 8Gbps/lane
○ SATA	3 路 SATA3.0 (和 2 路 PCIE2.0 及 1 路 USB3.0 复用)
○ SDIO	2 路 SDIO3.0, 4bit, 104Mbps 分别为 SDIO 何 1.8V 电压域
○ RGMII	2 路 RGMII 接口, 分为 1.8V 和 3.3V 电压域

○I2C	7 路 I2C 接口 I2C2: 电压域 3.3V; I2C3: 电压域 1.8V; I2C4: 电压域 3.3V; I2C5: 电压域 3.3V; I2C6: 电压域 3.3V, 内部用于 RTC; I2C7: 电压域 1.8V, 内部用于 Codec; I2C8: 电压域 3.3V;
○UART	10 路 UART 接口 UART0: 电压域 3.3V; UART1: 电压域 1.8V; UART2: 电压域 3.3V; UART3: 电压域 1.8V; UART4: 电压域 1.8V; UART5: 电压域 1.8V; UART6: 电压域 1.8V; 带流控 UART7: 电压域 3.3V; UART8: 电压域 3.3V; UART9: 电压域 3.3V; 带流控
○SPI	4 路 SPI 接口 SPI0: 电压域 3.3V; SPI1: 电压域 1.8V; SPI3: 电压域 1.8V; SPI4: 电压域 1.8V;
○PDM	2 路 PDM 接口 PDM0 和 PDM1: 电压域 1.8V
○I2S	1 路 I2S 接口 I2S2: 电压域 3.3V

○PWM	6 路 PWM 接口，2 个电压域 1.8V，4 个电压域 3.3V
○ADC	6 路 ADC 接口
○GPIO	66 个 GPIO 接口
○音频	2 组 LINE-IN，均可支持左右声道； 2 组 LINE-OUT，均可支持左右声道；
○按键	1 个开机键 1 个复位键，1 个 Recovery 键（复用成 ADC）

2.2 软件业务功能

应用处理器模块 R09AM 软件业务功能如下：表

2-2 应用处理器模块 R09AM 软件业务功能

项目	描述
◇操作系统	
○Android	Android 12.0, Ubuntu, 银河麒麟等

2.3 环境及可靠性指标

应用处理器模块 R09AM 环境及可靠性如下：表

2-3 应用处理器模块 R09AM 环境及可靠性参数

项目	描述
◇工作温度	-20°C 到 65°C
◇存储温度	-35°C 到 75°C
◇湿度要求	RH 10% 到 RH 90%